



## **Soitec renforce sa Direction Commerciale avec la nomination de deux nouveaux vice-présidents des Ventes**

*Le Groupe nomme deux nouveaux vice-présidents des Ventes Monde et Asie pour développer la relation client et accroître les opportunités de collaboration*

*BERNIN, France, le 8 avril 2009* — Soitec (Euronext Paris), le premier fournisseur mondial de substrats innovants pour l'industrie microélectronique, annonce le renforcement de son équipe de Direction Commerciale pour piloter la stratégie Monde du Groupe et développer la collaboration avec les clients. Thomas Piliszczuk a été nommé Vice-Président Senior en charge des Ventes au niveau Monde et Christophe Maleville a été promu au poste de Vice-Président des Ventes pour l'Asie.

**Thomas Piliszczuk**, qui reportera directement à Paul Boudre, Directeur Général Délégué du Groupe Soitec, aura pour mission d'accélérer la croissance du chiffre d'affaires. Il jouera également un rôle clé dans les relations avec les clients de Soitec aux Etats-Unis, en Asie et en Europe. Les équipes de ventes Monde et de support sur le terrain, reporteront à Thomas Piliszczuk.

Travaillant chez Soitec depuis sa création en 1993, **Christophe Maleville** a été promu Vice-Président des Ventes pour l'Asie. Il conduira, sous la responsabilité de Thomas Piliszczuk, la stratégie de développement du Groupe en étroite collaboration avec les équipes locales situées au Japon, à Taiwan, à Singapour et en Chine. Christophe Maleville aura également la responsabilité de nouer de nouveaux partenariats industriels stratégiques au Proche-Orient.

*« Forts de leur expertise technologique, de leur leadership et de leur engagement envers les clients, Thomas Piliszczuk et Christophe Maleville auront en charge la satisfaction et la relation client »,* déclare Paul Boudre. *« Professionnels expérimentés, ils veilleront à ce que nos équipes de vente Monde et asiatiques fournissent des substrats adaptés à nos clients, qui répondent à leurs besoins en design et à leurs exigences de production ».*

Avant de rejoindre Soitec, **Thomas Piliszczuk** a travaillé pendant 15 ans chez KLA-Tencor à différents postes de direction. Il était dernièrement responsable des partenariats clients de haut niveau et de la stratégie mondiale. Il a également dirigé au sein de KLA-Tencor les opérations européennes où il a mis en place avec succès des programmes de collaboration et de partenariat permettant d'atteindre les objectifs de croissance de la société et d'ouvrir de nouvelles opportunités commerciales.

Thomas Piliszczuk, 43 ans, est titulaire d'un doctorat en Optique élémentaire de l'université *Ruprecht-Karls-Universität Heildelberg* en Allemagne et d'un diplôme d'ingénierie électrique de l'université *polytechnique de Gdansk* en Pologne.

**Christophe Maleville** a rejoint Soitec peu après sa création en 1993 et compte parmi les membres clés de l'équipe qui a été impliquée, en collaboration avec le CEA-Léti, dans le développement et l'industrialisation du procédé Smart Cut™ et de ses applications pour la production des plaques à base de SOI. Il a géré, pendant ces dernières années, le développement de nouveaux procédés SOI ainsi que le transfert de la technologie SOI de la R&D à la production et à la qualification clients. Plus récemment, il a occupé le poste de Vice-Président de la plate-forme de produits SOI, travaillant en étroite collaboration avec les principaux clients du Groupe à l'international afin de s'assurer de l'adéquation de la stratégie produits de Soitec avec les besoins de l'industrie. Il est l'auteur ou le co-auteur de plus d'une trentaine de textes sur la conception et la métrologie du matériau SOI et détient environ 20 brevets dont plusieurs ont contribué à l'amélioration de la qualité des plaques SOI tandis que d'autres ont permis la fabrication à fort volume de générations de SOI et de matériaux avancés innovants.

Christophe Maleville, 39 ans, est titulaire d'un doctorat en microélectronique de l'INPG (Institut Polytechnique de Grenoble).

## **À propos du Groupe Soitec :**

Soitec est le leader mondial dans la fourniture de substrats innovants pour l'industrie microélectronique de pointe. Le groupe produit une gamme étendue de matériaux avancés, notamment les plaques de silicium sur isolant (SOI) basées sur sa technologie Smart Cut™, la première application à fort volume de cette technologie. La technologie SOI apparaît aujourd'hui comme la plate-forme du futur, ouvrant la voie à la production de puces plus performantes, plus rapides et plus économiques.

Aujourd'hui, Soitec fabrique plus de 80% des plaques de silicium sur isolant utilisées mondialement. Basé à Bernin, en France, où se trouvent deux unités de production à fort volume, Soitec possède des bureaux aux USA, au Japon et à Taiwan, ainsi qu'un nouveau site de production à Singapour actuellement en phase de qualification.

Le groupe comporte deux autres divisions : Picogiga International aux Ulis et Tracit Technologies à Bernin. Picogiga est spécialisé dans le développement et la fabrication de substrats innovants, depuis les plaques épitaxiées de semi-conducteurs III-V et les plaques à base de nitrure de gallium (GaN), jusqu'aux substrats composés pour la fabrication de dispositifs électroniques à haute fréquence ou optoélectroniques. Tracit est spécialisé dans la technologie de transfert de couches minces utilisée dans la production de substrats innovants destinés aux micro-systèmes et aux circuits intégrés de puissance, ainsi que dans la technologie de transfert de circuit pour des applications telles que les capteurs d'image et l'intégration 3D. Les actions du groupe Soitec sont cotées sur Euronext Paris. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site Internet [www.soitec.fr](http://www.soitec.fr)

Soitec, Smart Cut et UNIBOND sont des marques déposées de S.O.I.TEC Silicon On Insulator Technologies.

### **Contacts presse - H&B Communication**

Marie-Caroline Saro - Tél. 01 58 18 32 44 / 06 70 45 74 37 - [mc.saro@hbcommunication.fr](mailto:mc.saro@hbcommunication.fr)

Claire Flin – Tél. 01 58 18 32 53 / 06 82 92 94 47 – [c.flin@hbcommunication.fr](mailto:c.flin@hbcommunication.fr)